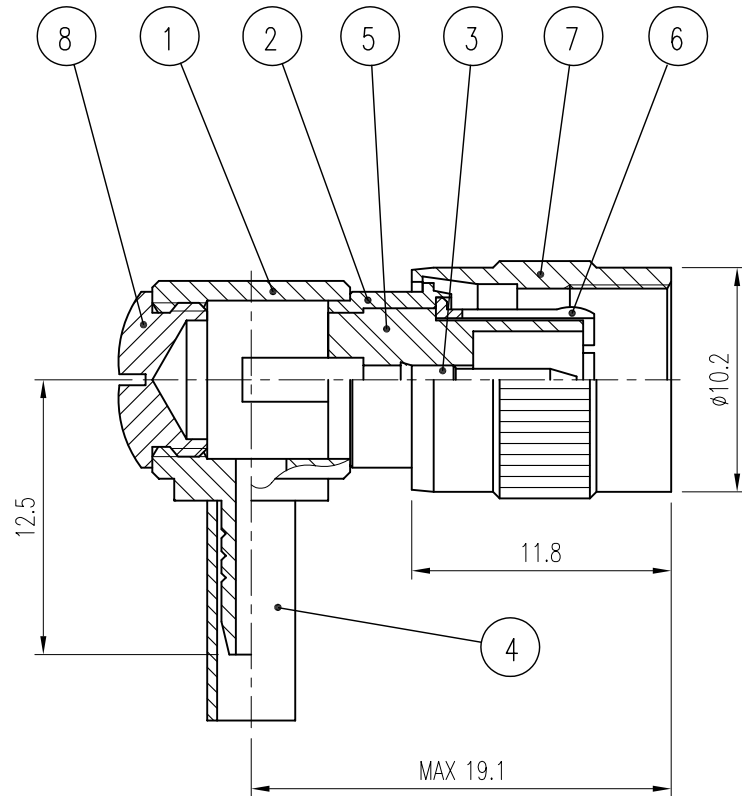


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST														
ST(기준)														
ST(개선)														



8	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCS00004-135/1 (L8003) DCS00022-135/1 (L8003)
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00085-135/1 (K5002)
6	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00065-135/1 (J5001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00850-N/1 (H5005)
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00032-135/1 (F2002)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT000902-135/1 (E5004)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01111-135/1 (D5004B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01106-135/1 (D5004A)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1997. 5. 30.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	1.6/5.6 DIN-RA	
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서	연 구 소			A4	도번	CN00609-7/1
	적도	NS	단위 mm	총량			K318-124-000

1.6/5.6 DIN-RA